

【CoolJag製Intel Socket LGA 115x/1200対応 Vapor Chamberヒートシンク】

Vapor Chamberとは、

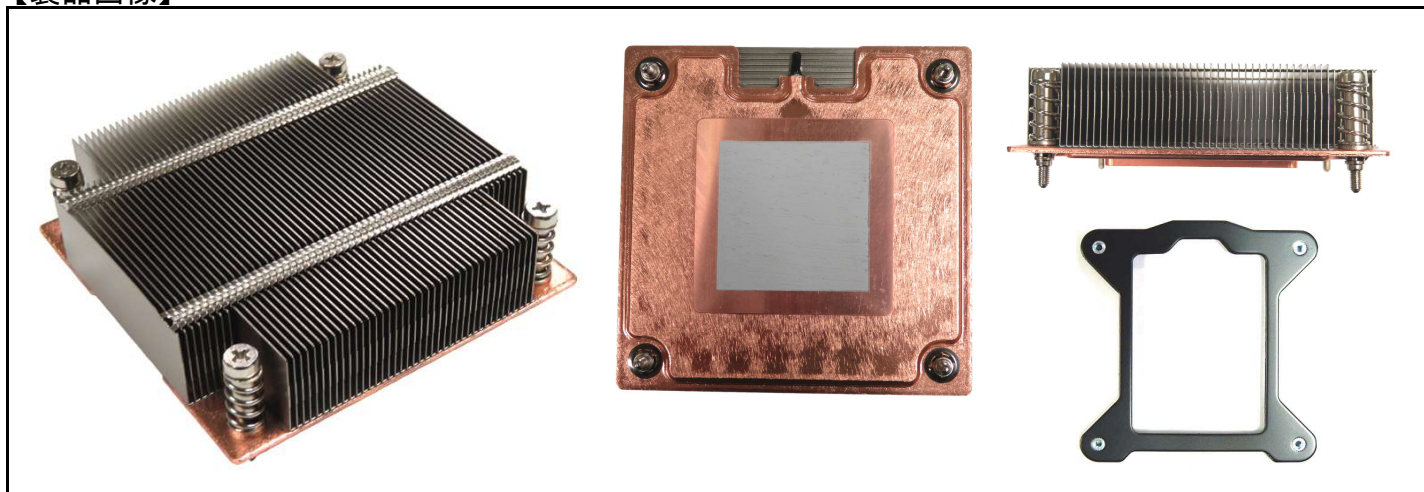
板状の熱拡散装置。面全体に熱を拡散する板状のヒートパイプ。

内部に毛細管構造を持つ真空密閉の空洞で、作動流体が熱を吸収し、急速に蒸発させ、この蒸気が凝縮領域に移動し、外部と熱交換した後、凝縮して液体に戻り、逆流します。

このサイクルが繰り返され、放熱が起こります。

- Intel Socket LGA115x/1200対応のCPUクーラーです。
- アルミヒートシンクのCPU接触面にVapor Chamberを取り付け、効率的に熱拡散を行い、CPUの熱を素早く放熱させることができます。
- 全高が25.7mmと薄型ですので、1Uラックマウントケース、薄型ケース、小型ケース等筐体が狭いケースに最適です。
- 本製品はファンレスヒートシンクですので、冷却性能は使用環境に影響されます。必ず外部より風を当てる必要がございます。また、必ずしも冷却性能を保証するものではありません。
- 取付方法は、Springネジ+バックプレートでしっかり固定され、CPUにも密着します。また、落下の心配もなく、安心して運搬できます。

【製品画像】



【製品仕様】

型番	JYC0L98ATVTC-0
対応CPU	Intel Socket LGA115x、1200
ヒートシンクMaterial	コア部 底面 銅製 VaporChamber + フィン部 アルミフィン
サイズ	90(L)mm × 90(W)mm × 25.7(H)mm
重量	—
取付け方法	Springネジ+バックプレート
備考	RoHS対応品、1U対応、

【製品の問合せは、下記までお願いします。】

株式会社ワイドワーク

TEL 03-5818-7532 FAX 03-5818-7533

E-mail satoh@widework.co.jp